

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成25年9月19日 (2013.9.19)

【公表番号】特表2013-503355(P2013-503355A)

【公表日】平成25年1月31日 (2013.1.31)

【年通号数】公開・登録公報2013-005

【出願番号】特願2012-527858(P2012-527858)

【国際特許分類】

G 0 1 K 7/00 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 K 7/00 3 4 1 P

【手続補正書】

【提出日】平成25年7月31日 (2013.7.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 3 5 】

好適な実施形態を参照して、温度装置構造及び製造法の原理を説明したが、本発明の技術範囲から離れることなく、様々な改変を実施可能であることを理解すべきである。すなわち、本発明は添付の特許請求の範囲によってのみ定められる。本発明の実施態様の一部を以下の項目 [1] - [2 6] に列記する。

[1]

可撓性基板と、

前記可撓性基板の表面上の電気回路と備え、

前記電気回路は、前記表面の領域を包囲する環状ヒータートレース、前記領域内に配置された第 1 熱センサ、前記環状ヒータートレースの外側に配置された第 2 熱センサ、前記環状ヒータートレースの外側に配置された複数の電気パッド、及び、前記第 1 及び第 2 熱センサと前記ヒータートレースとを前記複数の電気パッドに接続する複数の導電トレースを含むことを特徴とする温度装置。

[2]

前記可撓性基板の複数のセクションが折り重ねられて、前記複数のセクションの間に、第 1 及び第 2 熱センサが互いに近接して配置されることを特徴とする項目 1 に記載の温度装置。

[3]

前記折り重なったセクション間に配置されると共に、前記第 1 及び第 2 熱センサを分離する可撓性絶縁体の層をさらに含むことを特徴とする項目 2 に記載の温度装置。

[4]

可撓性基板と、

前記基板の第 1 セクションに配置された第 1 熱センサと、

前記第 1 熱センサを有する前記第 1 セクションに配置されたヒータートレースと、

前記基板の第 2 セクションに配置された第 2 熱センサと、

前記基板の第 3 セクションに配置された複数の電気パッドと、

前記第 1 及び第 2 熱センサと前記ヒータートレースとを前記複数の電気パッドに接続する、前記基板上の複数のトレースと、

前記第 1 及び第 2 熱センサが離隔関係に配置されるように、折り重なった形態に配置された前記第 1 及び第 2 セクションと、

前記第 1 及び第 2 熱センサの間に配置された可撓性絶縁体と、を備えることを特徴とする温度装置。

[5]

前記第 1 及び第 2 熱センサ並びに前記ヒータートレースが前記可撓性基板の第 1 側部に配置され、当該温度装置が、前記第 1 セクションに亘って前記可撓性基板の第 2 側部上に配置された可撓性絶縁体をさらに備えることを特徴とする項目 4 に記載の温度装置。

[6]

前記第 3 セクションと実質的に同一の外延を有する、前記可撓性基板の前記第 2 側部に配置された可撓性補強部をさらに備えることを特徴とする項目 5 に記載の温度装置。

[7]

前記第 3 セクションの電気接続調節鍵部をさらに備えることを特徴とする項目 6 に記載の温度装置。

[8]

前記第 1 セクション内にスリットパターンをさらに備えることを特徴とする項目 4 に記載の温度装置。

[9]

前記スリットパターンが、前記ヒータートレースによって占められた複数のヒーター領域を定めることを特徴とする項目 8 に記載の温度装置。

[10]

前記ヒーター領域がくさび形状であることを特徴とする項目 9 に記載の温度装置。

[11]

前記各ヒーター領域は、他のヒーター領域と独立して折り曲げ可能であることを特徴とする項目 9 に記載の温度装置。

[12]

前記第 1 及び第 2 セクションが結合するところに、前記第 2 セクションの幅狭部をさらに備えることを特徴とする項目 11 に記載の温度装置。

[13]

前記第 1 及び第 2 セクションが結合するところに、前記第 2 セクションの幅狭部をさらに備えることを特徴とする項目 4 に記載の温度装置。

[14]

第 1 側部及び第 2 側部を有し、且つ、円形中央セクション、前記中央セクションと連続すると共に前記中央セクションから第 1 放射方向に延びるタブ、及び、前記中央セクションと連続すると共に前記中央セクションから第 2 放射方向に延びるテール部を含む可撓性基板と、

前記第 1 側部上で実質的に前記中央セクションの中心に配置された第 1 熱センサと、
前記第 1 側部上で前記中央セクション内の前記第 1 熱センサの周りに配置されたヒータートレースと、

前記第 1 側部上で前記テール部内に配置された第 2 熱センサと、
前記第 1 側部上で前記タブ内に配置された複数の電気パッドと、
前記第 1 側部上に配置されると共に、前記第 1 及び第 2 熱センサと前記ヒータートレースとを前記複数の電気パッドに接続する、複数のトレースと、

前記第 1 及び第 2 熱センサを離隔関係に配置するように折り重ねられた、前記中央セクション及び前記テール部と、

前記折り重ねられた中央セクションとテール部との間に配置された可撓性絶縁体の層と、を備えることを特徴とする温度装置。

[15]

前記第 2 側部に取り付けられ、前記タブ及び前記中央セクションの一部と同一の外延を有する可撓性補強層をさらに備えることを特徴とする項目 14 に記載の温度装置。

[16]

前記第 2 側部及び前記補強層の一部に取り付けられた、前記中央セクションと同一の外

延を有する可撓性絶縁体の層をさらに備えることを特徴とする項目 1 5 に記載の温度装置。

[1 7]

前記タブに電気接続調節鍵部をさらに備えることを特徴とする項目 1 4 に記載の温度装置。

[1 8]

前記ヒータートレースが配置される前記中央セクション内にスリットパターンをさらに備えることを特徴とする項目 1 4 に記載の温度装置。

[1 9]

前記スリットパターン及び前記ヒータートレースが、複数領域のヒーターを定めることを特徴とする項目 1 8 に記載の温度装置。

[2 0]

前記複数領域のヒーターは、複数のくさび形領域を含むことを特徴とする項目 1 9 に記載の温度装置。

[2 1]

前記各領域は、他の領域に対して独立して折り曲げ可能であることを特徴とする項目 1 9 に記載の温度装置。

[2 2]

前記テール部が前記中央セクションに結合するところに、前記テール部の幅狭部をさらに備えることを特徴とする項目 1 4 に記載の温度装置。

[2 3]

前記中央セクション及び前記テール部が折り重なるところに、前記テール部の幅狭部をさらに備えることを特徴とする項目 1 4 に記載の温度装置。

[2 4]

温度装置の製造方法であって、

中央セクション、前記中央セクションから延びるタブ及び前記中央セクションから延びるテール部を有する可撓性基板の第 1 側部に電気回路を形成するステップであって、前記電気回路は、前記第 1 側部上で前記中央セクション内に配置された第 1 熱センサ、前記第 1 側部上で前記中央セクション内の前記第 1 熱センサの周りに配置されたヒータートレース、前記第 1 側部上で前記テール部に配置された第 2 熱センサ、前記第 1 側部上で前記タブ内に配置された複数の電気パッド、及び、前記第 1 側部上に配置されると共に前記第 1 及び第 2 熱センサと前記ヒータートレースとを前記複数の電気パッドに接続する複数のトレースを含む、ステップと、

前記中央セクションに亘って、第 2 側部に可撓性ヒーター絶縁層を取り付けるステップと、

前記中央セクションに亘って、前記第 1 側部に可撓性中央絶縁層を取り付けるステップと、

前記中央絶縁層上に前記テール部を折り曲げるステップと、

前記中央絶縁層及び前記テール部に亘って、前記中央絶縁層に取り外しライナーを有する接着層を取り付けるステップと、を含む方法。

[2 5]

複数のヒーター領域に前記ヒータートレースを形成するステップと、

前記中央セクション内にスリットパターンを形成するステップであって、前記各スリットが 1 つのヒーター領域を隣接するヒーター領域から分離させる、ステップと、をさらに含むことを特徴とする項目 2 4 に記載の方法。

[2 6]

前記タブ及び前記中央セクションの一部と同一の外延を有する可撓性補強層を前記第 2 側部に取り付けるステップと、これに続いて、前記中央セクション及び前記補強層の一部に亘って、前記可撓性ヒーター絶縁層を前記第 2 側部に取り付けるステップと、をさらに含むことを特徴とする項目 2 5 に記載の方法。

【手続補正２】**【補正対象書類名】**特許請求の範囲**【補正対象項目名】**全文**【補正方法】**変更**【補正の内容】****【特許請求の範囲】****【請求項１】**

可撓性基板と、

前記可撓性基板の表面上の電気回路と備え、

前記電気回路は、前記表面の領域を包囲する環状ヒータートレース、前記領域内に配置された第１熱センサ、前記環状ヒータートレースの外側に配置された第２熱センサ、前記環状ヒータートレースの外側に配置された複数の電気パッド、及び、前記第１及び第２熱センサと前記ヒータートレースとを前記複数の電気パッドに接続する複数の導電トレースを含むことを特徴とする温度装置。

【請求項２】

前記可撓性基板の複数のセクションが折り重ねられて、前記複数のセクションの間に、第１及び第２熱センサが互いに近接して配置されることを特徴とする請求項１に記載の温度装置。

【請求項３】

前記折り重なったセクション間に配置されると共に、前記第１及び第２熱センサを分離する可撓性絶縁体の層をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の温度装置。

【請求項４】

可撓性基板と、

前記基板の第１セクションに配置された第１熱センサと、

前記第１熱センサを有する前記第１セクションに配置されたヒータートレースと、

前記基板の第２セクションに配置された第２熱センサと、

前記基板の第３セクションに配置された複数の電気パッドと、

前記第１及び第２熱センサと前記ヒータートレースとを前記複数の電気パッドに接続する、前記基板上の複数のトレースと、

前記第１及び第２熱センサが離隔関係に配置されるように、折り重なった形態に配置された前記第１及び第２セクションと、

前記第１及び第２熱センサの間に配置された可撓性絶縁体と、を備えることを特徴とする温度装置。

【請求項５】

前記第１及び第２熱センサ並びに前記ヒータートレースが前記可撓性基板の第１側部に配置され、当該温度装置が、前記第１セクションに亘って前記可撓性基板の第２側部上に配置された可撓性絶縁体をさらに備えることを特徴とする請求項４に記載の温度装置。